

AD18H01CA

用户手册

版 本号: V1.0

版权所有© 西安恩狄集成电路有限公司

本资料内容为西安恩狄集成电路有限公司在现有数据资料基础上编制而成,本资料中所记载的实例以正确的试用方法和标准操作为前提,使用方在应用该等实例时应充分考虑外部诸条件,西安恩狄集成电路有限公司不担保或确认该等实例在使用方的适用性、适当性或完整性,西安恩狄集成电路有限公司亦不对使用方使用本资料所有内容而可能或已经带来的风险或后果承担任何法律责任。文档中所有涉及到第三方软件的,请自行购买正版软件,因第三方软件版权问题涉及到的一切后果,与西安恩狄集成电路有限公司无关。基于使本资料的内容更加完善等原因,西安恩狄集成电路有限公司保留未经预告的修改权。

西安恩狄集成电路有限公司

地 址:陕西省西安市高新区高新一路 19 号思安大厦 501

电 话: + (86 29) 88322766 网 站: www.admicrochip.com

微信号: 恩狄 ADUC





AD18H01 用户手册

西安恩狄集成电路有限公司推出了 AD18H01 系列快充协议 IC,此系列包括电源协议 IC、Sink 协议 IC、E-Marker 协议 IC 以及多口应用协议 IC,全面覆盖 PD 快充产业,为用户提供高效、稳定、系列化产品。

高集成度,多协议的电源快充 IC,以 PD 协议为主,以各大手机厂商的私有协议为辅,西安恩狄集成电路有限公司的 AD18H01 系列芯片集成了 TypeC PD2.0/PD3.0/PPS, QC2/QC3/QC3+, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, BC1.2 等快充协议。其中 AD18H01D 已经取得 USB-IF 的 PD 认证。

AD18H01 系列不仅集成了多种快充协议,并且通过对快充市场的整合创新,建立了完善的协议功能体系,PD 协议支持多重 PDO 特殊配置,全功率兼容范围 18W~65W,为客制化提供方便快捷的调配方式。

AD18H01 电源协议芯片还实现了功率分配、电压调节、恒功率调节、线材补偿、多 C 模式、A+C 模式、2C2A 等多种功能供您选型。同时芯片增加多重保护机制,包括过流保护,DP/DM 保护,CC 保护,短路保护等,为芯片健康保驾护航。

我们诚挚期待与您的合作!



目录

1	选型	业参考	5
	1.1	协议 IC	5
	1.2	E-Marker	5
	1.3	Sink IC	5
2	特性	Ė	6
3	简介	`	6
4	应用]	6
5	引胠	即定义	7
6	订败	9信息	8
7	典型	u应用原理图	9
	7.1	2C2A(2 颗 AD18H01CA)应用原理图	9
	7.2	2C1A(2 颗 AD18H01CA)应用原理图	. 10
8	引胠	即功能描述	. 12
9	功能	5描述	. 13
	9.1	DP/DM 快充协议	. 13
	9.2	PD 快充协议	. 13
	1.1 N	/IPC 功率调整	. 13
	9.3	5V 共享模式(5V ShareMode)	. 13
	9.4	RPDO 功能表	. 14
	9.5	线损补偿	. 14
	9.6	OCP 保护及恒功率	. 15
	9.7	FB 分压电阻调节	. 15
	9.8	CC/DP/DM 保护	. 16
	9.9	功率路径控制	. 16
	9.10	过压保护	. 16
10	有板	₹建议	. 17
	10.1	选型	. 17
	10.2	布板建议	. 17
11	1 参数	ý	. 18
	11.1	极限工作参数	. 18
	11.1.	1 AD18H01CAR16	. 18
	11.2	ESD 性能	. 18
	11.3	电气特性	. 18
12	2 封装	t v	. 20





1 选型参考

1.1 协议 IC

	QC3. 0	FCP	SCP	AFC	PD3.0	PPS	A+C	VBUS	Package						
						√			QFN16						
AD18H01D	√	,	J	,	,			3. 3V∼24V	$(04 \times 04 \times 0.75 - 0.65)$						
ADIOHUID	~	√	~	√	√				SOP8						
									$(4.9 \times 3.9 \times 1.45 - 1.27)$						
	√			√	~	√	√	3.3V~24V	QFN16						
AD18H01AC		,	J						$(04 \times 04 \times 0.75 - 0.65)$						
ADIOHUTAC		√	~						CPC16						
									$(4.6 \times 2.6 \times 0.95 - 0.53)$						
AD18H01CC	,	,	,	J	,	,	,	√	√	,	,	,		3.3V∼24V	QFN24
ADIONOICC	~	~	~	√	√	√		3.31/~241	$(4 \times 4 \times 0.75 - 0.50)$						
AD18H01CA	√	√	, ,	,	,	,	,	,	3.3V∼24V	CPC16					
ADIOHUICA			\checkmark	√	√	√	\checkmark	√	√	√	√	√	√	√	3.31/~241

1.2 E-Marker

	PD3. 0	Type-C Specs	Write- Times	ESD	VBUS	Package
AD18H01E	√	V1. 4	OTP	±2Kv	3. 3v∼24v	DFN8 (3×2×0.75-0.5)

1.3 Sink IC

	PD3. 0	Type-C Specs	Program Methods	VBUS	Package
AD18H01S	√	V1. 4	Resistance	3. 3v∼24v	CPC-8 (2. 6X2. 6X0. 95-0. 53)
AD18H01S	√	V1. 4	I²C	3. 3v∼24v	DFN-10(3X3-0.5)



AD18H01CA 多口应用快充 IC

TypeC PD2.0/PD3.0/PPS, QC2/QC3/QC3+, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, BC1.2

2 特性

• USB-C 快充规格

- ▶ 集成 USB PD2.0/ PD3.0 协议
- ▶ 集成 PD PPS 协议

• USB-A 快充规格

- ▶ 集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协议
- ▶ 集成 FCP 输出快充协议
- ▶ 集成 SCP 输出快充协议
- ▶ 集成 AFC 输出快充协议
- ▶ 集成 Type-C DFP 协议,支持输出快充
- ▶ 兼容 BC1.2、苹果设备输出快充协议

• 18H01CA 实现 2C+2A 及 2C+1A 应用

单采样电阻,每颗芯片使用一颗采样电阻,降低成本

• 电源管理

▶ 内置自动控制泄放电路功能

• 多重保护,可靠稳定

- ▶ 输出过压、过流、短路保护
- ▶ DP/DM/CC1/CC2 支持 24V 高耐压
- > 支持动态功率调配

• 灵活定制,支持在线升级

- ▶ 5V 共享模式
- ▶ 支持 RPDO 定制个性化 PDO
- ▶ 多路电流检测功能,支持端口拓展
- ▶ 支持各种 C-Lighting 线材
- ▶ 智能 A 口、C 口插入和脱离识别
- 工作电压范围: 3.3V ~ 24V

3 简介

18H01CA 是集成多协议,可以用于 Type-C/USB-A 端口的多口应用快充协议 IC。通过搭配可以实现 2C+2A, 2C+1A 应用。芯片以 PD 协议为主,并包括其它如: QC/FCP/SCP/AFC/BC1. 2 等协议。为适配器,插座等单向充电的输出应用提供了完整的解决方案。

18H01CA 具有高集成度,功能丰富的特点,针对PD 协议,推出定制化、多样化的方案,在应用过程中,仅需少量外围器件,就可完成设计,有效减小整体方案的尺寸,降低成本。

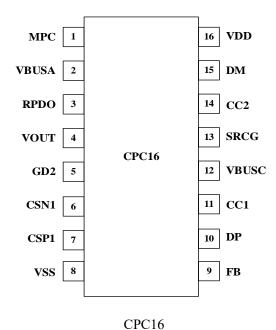
4 应用

- ▶ 适用于单向快充输出产品
- ▶ 旅充
- ▶ 车充
- ▶ 需要 PD 输出功能的应用
- ➤ GaN 充电器
- ▶ 多口功率分配充电器
- ▶ 多口充电器 2C+2A 的应用
- ▶ 多口充电器 2C+1A 的应用



5 引脚定义

R 封装 CPC16



V1.0



6 订购信息

丝印信息

ADUC的快充芯片表面印有三栏信息: 商标, 快充芯片全称和日期码。

ADUC Logo
Product Name
Date Code

3 14 1 x
Year Week SeriesNo Internal Usage
Year: 2: 2022; 3: 2023
Week: 01:第1周; 23:第23周
SeriesNo: 序列号0-Z, 1:当前周别第2个工单

标签信息

货品内外包装上粘贴的标签上包含:产品名称,封装信息,芯片批号,丝印信息,出货日期及包装数量。

出货日期

包装数量

Part No: AD18H01CAR16-S0 對裝信息 Package:CPC16

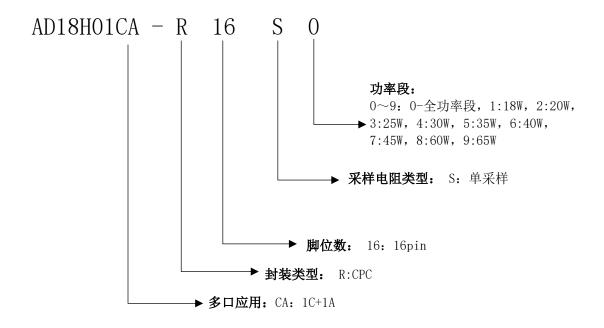
芯片批号 Lot No: R2H400820 丝印信息 Marking: AD18H01CA 11413

Date: 2022-05-18

QTY: n*5000

采购信息

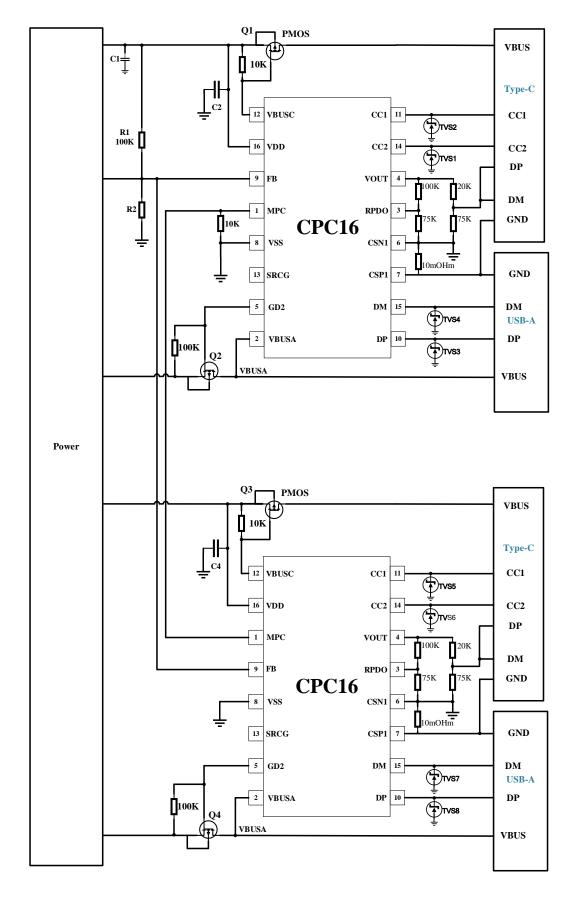
AD18H01CA										
产品名称	封装类型	工作温度	包装方式及数量							
AD18H01CAR16-S0	CPC16. 绿色封装	-40−85°C	Tape & Reel 5000/reel							





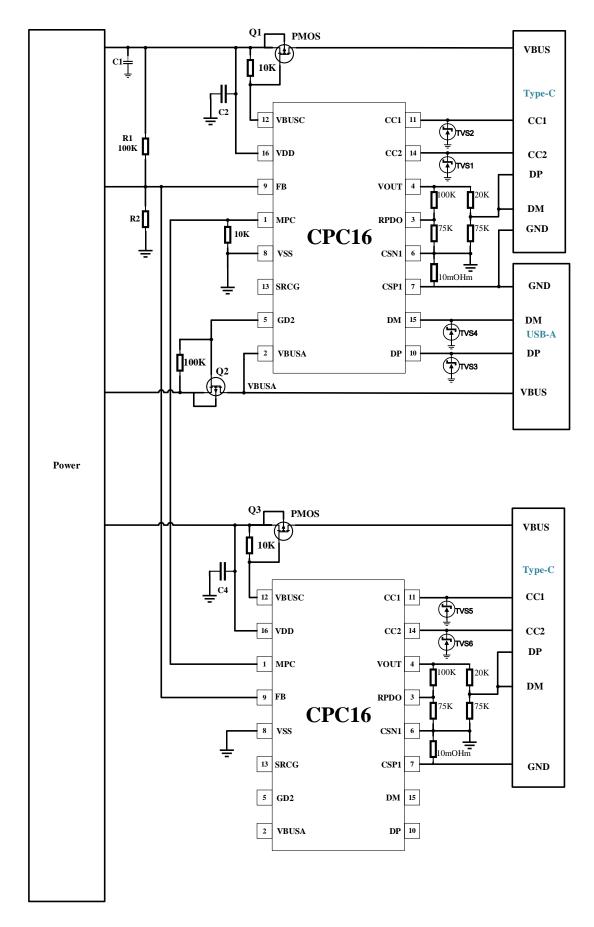
7 典型应用原理图

7.1 2C2A (2颗 AD18H01CA) 应用原理图





7.2 2C1A (2颗 AD18H01CA) 应用原理图





- R1 推荐选用 100KOhm (1%), R2 依据电源芯片的值进行调配
- SRCG 引脚保持悬空
- Q1、Q2、Q3、Q4 推荐使用 V_{ds} 在 30V 以上,驱动耐受电压大于 24V 的 PMOS 功率管
- Q2、Q4 上拉电阻为 100K, Q1、Q3 上拉电阻为 10K
- RPDO 管脚需使用 100K 电阻接 VOUT,下拉接地的电阻值依据 RPDO 表详情进行选择配置,建议 1%或更高精度电阻
- C2、C4 建议使用 10uF, 电路中的其他电容依据实际电路进行选择, Q2、Q4 到 UAB-A 口之间请不要接电容
- 采样电阻限制为 10mohm(1%), 温漂不大于 100ppm/℃, 建议使用合金采样电阻
- TVS1~TVS8 建议采用截止电压(Vrwm)大于 24V 的 TVS 管
- 如果 Type-C 输出 20V,则 VBUSA 管脚对地需加 7.5K 下拉电阻
- R1 推荐选用 100KOhm (1%), R2 依据电源芯片的值进行调配
- SRCG 引脚保持悬空
- Q1、Q2、Q3、Q4 推荐使用 V_{ds} 在 30V 以上,驱动耐受电压大于 24V 的 PMOS 功率管
- Q2、Q3、Q4上拉电阻为100K, Q1上拉电阻为10K
- RPDO 管脚需使用 100K 电阻接 VOUT,下拉接地的电阻值依据 RPDO 表详情进行选择配置,建议 1%或更高精度电阻
- C2 建议使用 10uF, 电路中的其他电容依据实际电路进行选择, Q2 到 UAB-A 口之间请不要接电容
- 采样电阻限制为 10mohm(1%),温漂不大于 100ppm/℃,建议使用合金采样电阻
- TVS1~TVS6 建议采用截止电压(Vrwm)大于 24V 的 TVS 管
- 如果 Type-C 输出 20V,则 VBUSA 管脚对地需加 7.5K 下拉电阻



8 引脚功能描述

-1 Hin & -1		引脚功能
引脚名称	CPC16	
MPC	1	芯片间级联通讯使用
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2	VBUS-A 电压检测引脚,如果 Type-C 输出 20V,则 VBUSA 管脚对
VBUSA		地需加 7.5K 下拉电阻
nnn o	3	外接电阻,依据不同的电阻值可以配置不同的 PDO 能力包。需使用
RPDO		100K 连接到 VOUT 管脚
VOUT	4	3.3V 电压输出,用于 RPDO 上拉以及 C 口 2.7V 分压
GD2	5	外部负载开关(PMOS)的栅极驱动器
CSN1	6	电流采集的负端
CSP1	7	电流采集的正端
DM	15	连接 USB-A 的 DM 引脚
CC2	14	Type-C 的检测引脚 CC2
DP	10	连接 USB-A 的 DP 引脚
CC1	11	Type-C 的检测引脚 CC1
FB	9	反馈电路输入端,连接至外部电源考输入端,以设定输出电压
VBUSC	12	VBUSC 的外部负载开关(PMOS)的栅极驱动器
SRCG	13	SRCG 引脚保持悬空
VDD	16	IC 的供电引脚,需要外接 10uF 电容
VSS	8	芯片的 GND



9 功能描述

18H01CA 具备的功能包括协议、特殊功能、保护机制三个方面。

9.1 DP/DM 快充协议

- 自动检测 DP/DM 的插入拔出状态
- 快充协议(QC2.0/3.0/3.0+)
- FCP & SCP
- AFC
- BC1.2、APPLE 2.4A 模式

9.2 PD 快充协议

- 自动检测插入和拔出状态
- PD2.0 / PD3.0
- PPS

1.1 MPC 功率调整

AD18H01CA 工作时支持多芯片级联,可以使用 AD18H01CA 组合实现 2C2A 及 2C1A。只需要将 MPC 引脚接在一起然后接 10K 电阻到地即可。芯片 ADC 采集端口引脚的电压值,进行自动功率降压分配。

当 AD18H01CA 检测到 USB-A 和 Type-C 口都插入了设备;或者检测到接口插入设备,同时其他芯片也有插入,会立即进入到 5V 共享模式,具体见 9.3 描述。实现多口之间,任意插入 2 个设备都会调整到 5V。

9.3 5V 共享模式(5V ShareMode)

当 USB-A 和 Type-C 口都插入了设备, 会启动 5V 共享模式, USB-A 和 Type-C 上输出共享 5V 的电压, USB-A 口支持苹果模式/BC1.2, Type-C 口输出 5V PDO。

当插入第二个设备时,会同时断开 USB-A 和 Type-C 口的 VBUS, VBUS 切换到 4.7V 并打开,并且电压从 4.7V 逐渐升高到 5V 并最终稳定在 5V,这样保证瞬间电流不会过大导致保护(RPDO 设置 0 或 OPEN); 当 RPDO 选择为 15K,39K,75K 及 130K,表示前级具备恒流功能或者前级功率足够,插入第二个设备时,会同时断开 USB-A 和 Type-C, VBUS 切换到 5V 并打开输出。



当 USB-A 口的设备电流小于约 20mA, 会再次关断 USB-A 口的 VBUS 并保持关闭状态, 直到 USB-A 口有拔插动作。

本单采样电阻应用方案中,USB-A 的设备拔出后不会检测设备是否拔出,只有 Type-C 上的设备拔出后 USB-A 的设备才恢复快充。Type-C 上的设备拔除后,设备会在 2S 内就恢复 USB-A 设备的快充状态。

9.4 RPDO 功能表

AD18H01AC 的 RPDO 通过 100K 电阻接 VOUT 上拉,通过改变对地的下拉电阻值改变电压,通过 ADC 采集后可以按照设定功率表格输出功率。

RPDO 需要选择精度为 1%的电阻。

RPDO 阻	_				PD	0				
值 (Ω)	Power	5V	7V	9V	12V	15V	20V	PPS	NOTE	
0	20W(OCP3.4A	3A		2.22A	1.67A			3.3-5.9V(3A)		
U	2000(OCP3.4A	ЗA		2.22A	1.07A			3.3-11V(2A)		
OPEN	25W(OCP3.4A)	CP3.4A) 3A 3A	24 2774	3A 2.77A	24 2774	2.08A			3.3-5.9V(3A)	
OPEN		5A	3A		2.00A	2.00A	2.00A	2.00A		
15K	30W	3A		3A	2.5A			3.3-11V(3A)		
2014	2014/	2.4		2.4	2.54	2A	1	3.3-11V(3A)		
39K	30W	3A		3A	2.5A	ZA	1.5A	3.3-21V(1.5A)		
75K	45114	2.4		2.4	3A 3A	2.4	2.254	3.3-11V(3A)		
/5K	45 VV	45W 3A	3A	3A		3A	2.25A	3.3-21V(2.25A)		
1201/	GEVAL	24		2.4	3A	2.4	2.25.4	3.3-11V(3A)		
130K	65W	3A		3A	5A	3A	3.25A	3.3-21V(3.25A)		

- RPDO 管脚配置不同的电阻,可以选择内部的 PDO 功率和 PDO 数量。
- 当需要 Type-C 输出 12V 以上电压, VBUSA 管脚需要接 7.5K 下拉, 具体可联系本公司技术人员。
- RPDO 同时影响过流保护,恒功率及 QC 协议的最大电压。过流保护及恒功率见 7.6 描述。
- 为保证 Type-C 及 USB-A 同时插入设备,双口总电流过大不会断充,在双口同时插入设备后,会先降低电压再缓慢升高,以保证恒流功能的正常工作(RPDO 为 0 或者 OPEN)。

9.5 线损补偿

线材补偿的机制为: 当电流每增加或减少 1A,那么电压则相应增大或者减小 60mV。此功能在 PD 固定电压/BC1.2/QC/FCP/AFC/Apple Mode 协议生效。全电压段都会进行线补,补偿上限 300mV。



9.6 OCP 保护及恒功率

OCP 对 Type-C 及 USB-A 的电流分别进行保护。无协议发生时保护点为 3.6A(25W 及以下最大 3.4A)。当 PD 协议握手后,OCP 点读取当前建立的 PDO 的电流值,进行 120%的电流限流保护(25W 及以下最大 3.4A)。QC2.0/QC3.0/FCP/AFC 按照: RPDO 设定功率/当前电压*120%的上限保护(USB-A 最大 25W,18W/25W 两档),BC1.2 按照 3.6A 保护(25W 及以下最大 3.4A),SCP 按照 3.4A/3.6A/4.3A 保护。如下图:

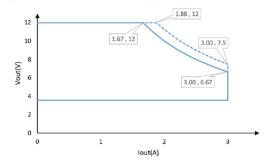
协议	BC1.2	QC2.0/3.0	FCP	SCP	AFC	PD
过流保 护	≤25W: 3.4A ≥30W: 3.6A	RPDO 设定 功率/当前电 压*120%	RPDO 设定功率/当 前电压*120%	≤25W: 3.4A 30W: 3.6A ≥45W: 4.3A	RPDO 设定功率/ 当前电压*120%	PDO 声明 值*120%

注 1: PRDO 为 20W/25W 时, USB-A 最大 18W, 其他 USB-A 最大 25W。

注 2: RPDO 为 20W/25W 时, OCP 最大为 3.4A。

当 QC2.0/FCP/AFC/BC1.2 协议握手后,随着电流的增大,总功率(电压和电流的乘积)也在增大;当 总功率大于 RPDO 设定最大功率值时,开始进行恒功率调节,即通过降低电压来满足总功率恒定不超过最 大值;当电流最终超过 OCP 设定点,进行 OCP 的保护。

对于其它的协议,则按照功率设定恒定 OCP 过流值。超过设定值则进行 OCP 保护。



● 输出功率曲线,其中实线为 20W 功率输出规格,虚线区域为 22.5W 功率输出规格要求:

OCP 的保护机制为: 当检测到过流之后,复位整个协议,断开协议连接保持最少 1s,到 1s 之后再重新检测,建立连接。

9.7 FB 分压电阻调节

AD18H01AC 集成 FB 控制接口,通过调节 FB 的电流来精确控制输出电压,应用电压范围 $0\sim3.3$ V。在输出默认 5V 时,FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK 电流。建议用户将默认 5V 调整至 5.1V 用于补偿,这样在默认的 5.1V, FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK 电流。FB 引脚接在电源芯片的 FB 端,



FB 到 VOUT 之间的电阻应该选用高精度(1%)的 100Kohm 电阻,FB 到地之间的电阻需要依据电源芯片的特性进行选值,R2 的计算公式如下所示:

$$VFB = \frac{VOUT}{R1 + R2} * R2$$

9.8 CC/DP/DM 保护

CC/DP/DM 的耐压为 24V,如果 CC1/CC2/DP/DM 任意端口电压误触 VBUS 电源,那么通过内部的保护机制即刻会断开 VBUS 的连接,保证充电设备的安全。

9.9 功率路径控制

AD18H01AC 通过 VBUSC 引脚控制 PMOS 的 Gate 端。从而进行功率路径的开启和关闭,当 CC 线上接入设备成功时打开,断开后关闭。

同时 AD18H01AC 内部集成了泄放电路,当需要电压快速泄放时,开启内部 400ohm 的下拉电阻。

9.10 过压保护

AD18H01AC 具备完善的过压电路保护机制,保护机制设置了多重电压保护点,当输出电压比协议允许最大电压高 2V 以上,MOS 的 Gate 管脚将会被持续拉高,关闭 MOS,直至输出电压正常,才会解除保护,时刻保证您的设备安全。



10 布板建议

10.1 选型

- PRDO 的电阻精度需求 1%, 电阻尽量靠近芯片
- FB 电路, R1 电阻为 100K, R2 的电阻需求依据实际的电源电路确定,芯片在 5.1V 的情况下,既不 SINK 也不 SOURCE,要求在 5.1V+2%的范围内
- VDD 需要接电容,建议值为 10uF,耐压 25V
- 采样电阻限制为 10mohm(1%),温漂不大于 100ppm/℃,建议使用合金采样电阻。

10.2 布板建议

- 电流采样电阻的 CSN 和 CSP 脚直接连接采样电阻两端点(等效 Kelvin contact) , CSN 勿通过地线连接采样电阻
- 电容尽量靠近 VDD 管脚
- CC 线布线尽量等长



11 参数

11.1 极限工作参数

11.1.1 **AD18H01CAR16**

参数	符号	值	单位
VDD/VSS 端口输入电压范围	VDD/VSS	3.3~24	V
VBUSC/VBUSA 端口输入电压范围	VBUSC/VBUSA	3.3~24	V
SRCG 端口输入电压范围	SRCG	3.3~28	V
DP/DM 端口输入电压范围	$V_{DP} V_{DM}$	3.3~28	V
CC1/CC2 端口输入电压范围	$V_{CC1} V_{CC2}$	3.3~28	V
GD2 端口输入电压范围	GD2	3.3~28	V
其它端口输入电压范围	-	3.3~5	V
结温范围	T_{J}	-40~150	$^{\circ}$ C
存储温度范围	T_{stg}	-60~150	$^{\circ}$ C
回流焊温度(10sec)	T_S	260	$^{\circ}$ C
工作环境温度范围	T_A	-40~85	$^{\circ}$ C
人体模型 (HBM)	ESD	2	KV

^{*}高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下

暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命

11.2 ESD 性能

符号	参数	值	単位
VESD	HBM	2K	V

11.3 电气特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入工作电压	VIN	引脚直接加电压	3.3		24	V
						输入
输入欠压阈值	UVLO	VIN 下降沿		2.8		欠压
						阈值
典型工作电流				3		mA
VDD	VDD			5		V
TYPE−C特性						
Rтx	Output resistance	During transmission	33		75	
Vтхні	Transmit HIGH			1.125		V
t ui	Bit unit interval			3.3		us
t вмс	Rise/fall time of BMC	Rload=5.1k,	300			ns
LBIVIC	Miscriali time of bivie	Cload=1nF	300			113
IRP_SRC	DFP CC termination for 0.5A		64	80	96	uA
III _SRC	Power		J -	50	30	u/\



AD18H01CA

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	DFP CC termination for 1.5A Power		166	180	194	uA
	DFP CC termination for 3A					
	Power		304	330	356	uA
OCP	1 ower					
		Ref to Power				
Vitrip		Capability		+20%		Α
OVP			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Vovp		Ref to target voltage		+1000		mV
HVDCP (QC2. 0&QC3	B. 0) 模式					
数据检测电压阈	V		0.25	0.225	0.4	
值	Vdata_ref		0.25	0.325	0.4	V
DP 高 glitch 时间	TGLITCH(BC)_DP_H		1000	1250	1500	ms
DM 低 glitch 时	T			2		
间	Tglitch(Bc)_dm_l			2		ms
输出电压 glitch	Taurau// 4 aurus		20	40	60	ms
时间	Tglitch(v)_change		20	40	60	ms
连续模式 glitch	Tglitch_cont_change		100		200	us
时间	TGLITCH_CONT_CHANGE		100		200	us
DM 下拉电阻	Rdm_down	VDP=0.6V		20		kOhm
DP 下拉电阻	Rdat_lkg	VDP=0.6V		500		kOhm
DCP模式						
Apple 2.4A			2.61	2.7	2.78	V
DP/DM 输出电压			2.01	2.,	2.70	•
Apple 2.4A				30		kOhm
DP/DM 输出阻抗						
GPIO特性	₩ > → + = = = = = = = = = = = = = = = = = =					
VIH	输入高电平		0.7VDD			V
VIL	输入低电平				0.3VDD	V
VOH	输出高电平			VDD		
VOL	输出低电平			GND		
Rpu	上拉电阻			30		kOhm
Rpd	下拉电阻			30		kOhm



12 封装

12.1 CPC16(4.6X2.6X0.95-0.53)

尺寸 标注	最小(mm)	最大(mm)	尺寸 标注	最小(mm)	最大(mm)
A	4. 50	4. 70	С	0.85	1.05
A1	0. 29	0.39	C1	0.00	0.15
е	0.53 (BSC)		C2	0.15	0.18
В	2. 50	2.70	L	0.40	0.60
B1	3.85	4. 15	θ	0°	8°
b	0.16	0.26			
B1					250